



2024年7月期 第1四半期決算短信(日本基準)(非連結)

2023年12月11日

上場会社名 サムコ 株式会社

上場取引所 東

コード番号 6387 URL <https://www.samco.co.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 川邊 史

問合せ先責任者 (役職名) 取締役 執行役員 管理統括部長 (氏名) 宮本 省三

TEL 075-621-7841

四半期報告書提出予定日 2023年12月12日

配当支払開始予定日

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 無

四半期決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 2024年7月期第1四半期の業績(2023年8月1日～2023年10月31日)

(1) 経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2024年7月期第1四半期	1,380	3.3	232	8.2	278	8.5	194	10.0
2023年7月期第1四半期	1,427	31.5	253	377.3	303	329.0	216	347.9

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
2024年7月期第1四半期	24.23	
2023年7月期第1四半期	26.92	

(2) 財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
2024年7月期第1四半期	14,491	10,954	75.6	1,363.71
2023年7月期	14,795	11,144	75.3	1,387.39

(参考)自己資本 2024年7月期第1四半期 10,954百万円 2023年7月期 11,144百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2023年7月期		0.00		45.00	45.00
2024年7月期					
2024年7月期(予想)		0.00		45.00	45.00

(注)直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 2024年7月期の業績予想(2023年8月1日～2024年7月31日)

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期(累計)	4,520	17.4	1,140	18.2	1,150	17.1	780	11.3	97.10
通期	8,500	8.5	1,990	7.0	2,010	4.3	1,370	0.3	170.56

(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

注記事項

(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 有

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無

以外の会計方針の変更 : 無

会計上の見積りの変更 : 無

修正再表示 : 無

(3) 発行済株式数(普通株式)

期末発行済株式数(自己株式を含む)	2024年7月期1Q	8,042,881 株	2023年7月期	8,042,881 株
期末自己株式数	2024年7月期1Q	10,405 株	2023年7月期	10,405 株
期中平均株式数(四半期累計)	2024年7月期1Q	8,032,476 株	2023年7月期1Q	8,032,733 株

四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的と判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。なお、上記の予想の前提条件その他に関する事項については、[添付資料] 3ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報(3)業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	2
(3) 業績予想などの将来予測情報に関する説明	3
2. 四半期財務諸表及び主な注記	4
(1) 四半期貸借対照表	4
(2) 四半期損益計算書	7
第1四半期累計期間	7
(3) 四半期財務諸表に関する注記事項	8
(継続企業の前提に関する注記)	8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	8
(四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)	8
(セグメント情報等)	8
3. 補足情報	9
(1) 受注及び販売の状況	9

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第1四半期累計期間における世界経済は、緩やかな成長が続いているものの、世界的な金融引締めや急激な為替変動、中国における不動産市況の停滞に伴う影響、ウクライナや中東情勢等、先行き不透明な状況が続いております。

半導体等電子部品業界におきましては、コロナ禍で拡大したスマートフォンやパソコンなどの需要減速に伴い部品メーカーの稼働率が低下しており、足元における設備投資は鈍化しております。一方、当社の関わる化合物半導体及び電子部品製造装置の販売マーケットにおいては、5G（第5世代移動通信システム）の普及に伴いその「高速・大容量」「低遅延」「多接続」という特色を生かした新たな事業領域での開発投資が幅広い企業で進み、本格生産への移行が着実に進んでおります。加えて、不透明さを増す国際情勢を背景に、各国が自国での半導体産業育成の取り組みを強化しており、半導体等電子部品製造装置の需要は拡大しております。

このような状況の下、当第1四半期累計期間における業績は、売上高が1,380百万円（前年同期比3.3%減）、営業利益は232百万円（前年同期比8.2%減）、経常利益は278百万円（前年同期比8.5%減）、四半期純利益は194百万円（前年同期比10.0%減）となりました。

(用途別売上高)

用途	売上高（千円）	構成比（%）	前年同期比（%）
オプトエレクトロニクス分野	441,487	32.0	277.6
電子部品分野	288,348	20.9	△30.5
シリコン分野	103,214	7.5	△15.2
実装・表面処理分野	2,210	0.2	△98.1
表示デバイス分野	—	—	—
その他分野	260,773	18.9	△10.4
部品・メンテナンス	284,197	20.6	△18.6
合計	1,380,230	100.0	△3.3

(2) 財政状態に関する説明

(流動資産)

当第1四半期会計期間末における流動資産の残高は、9,883百万円で前事業年度末に比べ292百万円減少いたしました。出荷前装置の増加により棚卸資産が382百万円増加した一方、売掛金及び契約資産が444百万円、現金及び預金が205百万円減少したのが主な要因であります。

(固定資産)

当第1四半期会計期間末における固定資産の残高は、4,608百万円で前事業年度末に比べ11百万円減少いたしました。機械及び装置が30百万円増加した一方、投資有価証券が32百万円、建設仮勘定が27百万円減少したのが主な要因であります。

(流動負債)

当第1四半期会計期間末における流動負債の残高は、2,564百万円で前事業年度末に比べ112百万円減少いたしました。海外受注時に受け入れる前受金の増加により契約負債が216百万円増加した一方、未払法人税等が316百万円減少したのが主な要因であります。

(固定負債)

当第1四半期会計期間末における固定負債の残高は、973百万円で前事業年度末に比べ1百万円減少いたしました。リース債務が7百万円増加した一方、長期借入金が9百万円減少したのが主な要因であります。

(純資産)

当第1四半期会計期間末における純資産の残高は、10,954百万円で前事業年度末に比べ190百万円減少いたしました。繰越利益剰余金が166百万円、その他有価証券評価差額金が23百万円減少したのが主な要因であります。自己資本比率は75.6%と前事業年度末に比べ0.3ポイント上昇いたしました。

（3）業績予想などの将来予測情報に関する説明

2024年7月期の業績予想につきましては、概ね計画通りに推移しており、2023年9月11日に発表いたしました第2四半期累計期間及び通期の業績予想数値に変更はありません。

2. 四半期財務諸表及び主な注記

(1) 四半期貸借対照表

(単位：千円)

	前事業年度 (2023年7月31日)	当第1四半期会計期間 (2023年10月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	5,301,752	5,096,641
受取手形	12,252	—
電子記録債権	182,574	153,096
売掛金及び契約資産	2,489,827	2,045,245
製品	—	31,532
仕掛品	1,741,835	2,000,754
原材料及び貯蔵品	428,537	521,005
前払費用	9,815	19,731
その他	29,974	34,287
貸倒引当金	△20,984	△18,971
流動資産合計	10,175,585	9,883,323

(単位:千円)

	前事業年度 (2023年7月31日)	当第1四半期会計期間 (2023年10月31日)
固定資産		
有形固定資産		
建物	1,113,037	1,116,135
減価償却累計額	△824,645	△831,046
建物(純額)	288,392	285,088
構築物	27,100	27,100
減価償却累計額	△25,093	△25,137
構築物(純額)	2,007	1,962
機械及び装置	689,649	723,578
減価償却累計額	△670,345	△673,537
機械及び装置(純額)	19,303	50,041
車両運搬具	56,314	59,109
減価償却累計額	△52,778	△51,712
車両運搬具(純額)	3,536	7,396
工具、器具及び備品	256,030	257,696
減価償却累計額	△233,988	△236,227
工具、器具及び備品(純額)	22,042	21,469
土地	3,453,567	3,453,567
リース資産	50,790	60,486
減価償却累計額	△50,790	△51,113
リース資産(純額)	—	9,372
建設仮勘定	74,611	47,029
有形固定資産合計	3,863,459	3,875,928
無形固定資産		
電話加入権	2,962	2,962
ソフトウェア	1,402	2,391
無形固定資産合計	4,364	5,354
投資その他の資産		
投資有価証券	300,794	267,956
関係会社株式	25,207	25,207
出資金	5,000	5,000
関係会社長期貸付金	12,150	9,946
繰延税金資産	129,893	140,194
差入保証金	78,378	78,615
保険積立金	199,206	199,206
その他	991	954
投資その他の資産合計	751,621	727,080
固定資産合計	4,619,445	4,608,363
資産合計	14,795,031	14,491,687

（単位：千円）

	前事業年度 (2023年7月31日)	当第1四半期会計期間 (2023年10月31日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	861,405	854,203
短期借入金	700,000	700,000
1年内返済予定の長期借入金	39,996	39,996
リース債務	—	1,939
未払金	126,249	126,724
未払費用	43,846	48,245
未払法人税等	411,448	94,462
契約負債	335,648	552,256
預り金	39,874	62,394
賞与引当金	25,500	55,014
役員賞与引当金	30,000	—
製品保証引当金	18,000	17,100
その他	44,069	11,688
流動負債合計	2,676,039	2,564,025
固定負債		
長期借入金	103,343	93,344
リース債務	—	7,433
退職給付引当金	476,640	474,904
役員退職慰労引当金	394,752	397,212
その他	—	743
固定負債合計	974,736	973,638
負債合計	3,650,775	3,537,663
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,663,687	1,663,687
資本剰余金		
資本準備金	2,079,487	2,079,487
資本剰余金合計	2,079,487	2,079,487
利益剰余金		
利益準備金	59,500	59,500
その他利益剰余金		
別途積立金	4,367,000	4,367,000
繰越利益剰余金	2,837,418	2,670,627
利益剰余金合計	7,263,918	7,097,127
自己株式	△13,453	△13,453
株主資本合計	10,993,640	10,826,848
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	150,615	127,175
評価・換算差額等合計	150,615	127,175
純資産合計	11,144,255	10,954,023
負債純資産合計	14,795,031	14,491,687

(2) 四半期損益計算書
(第1四半期累計期間)

(単位：千円)

	前第1四半期累計期間 (自 2022年8月1日 至 2022年10月31日)	当第1四半期累計期間 (自 2023年8月1日 至 2023年10月31日)
売上高	1,427,552	1,380,230
売上原価	700,285	669,363
売上総利益	727,267	710,867
販売費及び一般管理費	473,988	478,234
営業利益	253,278	232,632
営業外収益		
受取利息	90	66
為替差益	45,354	38,487
受取賃貸料	3,034	2,818
雑収入	3,227	5,116
営業外収益合計	51,708	46,489
営業外費用		
支払利息	1,094	1,104
固定資産除却損	0	0
営業外費用合計	1,094	1,104
経常利益	303,892	278,017
税引前四半期純利益	303,892	278,017
法人税等	87,580	83,347
四半期純利益	216,312	194,669

（3）四半期財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

（四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

（税金費用の計算）

税金費用については、当第1四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当社は、半導体等電子部品製造装置の製造及び販売事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

3. 補足情報

(1) 受注及び販売の状況

当社は、半導体等電子部品製造装置の製造及び販売事業の単一セグメントであるため、受注及び販売の状況につきましては、当社の品目別及び地域別に記載しております。

① 受注実績

(単位：千円)

区 分 (品目別)	前第1四半期累計期間 (自 2022年8月1日 至 2022年10月31日)		当第1四半期累計期間 (自 2023年8月1日 至 2023年10月31日)		前事業年度 (自 2022年8月1日 至 2023年7月31日)	
	受注高	受注残	受注高	受注残	受注高	受注残
CVD装置	356,959	1,386,877	384,000	1,307,885	1,293,600	1,147,975
エッチング装置	1,363,350	3,292,771	577,880	3,277,893	4,742,346	3,462,025
洗浄装置	283,260	478,436	78,856	293,531	755,993	324,606
部品・メンテナンス	415,906	861,585	314,514	514,335	1,429,529	484,018
合計	2,419,477	6,019,670	1,355,251	5,393,645	8,221,470	5,418,624

(注) 金額は販売価格によっております。

② 販売実績

(単位：千円)

区 分 (品目別)	前第1四半期累計期間 (自 2022年8月1日 至 2022年10月31日)		当第1四半期累計期間 (自 2023年8月1日 至 2023年10月31日)		前事業年度 (自 2022年8月1日 至 2023年7月31日)	
	金 額	構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	金 額	構成比 (%)
CVD装置	123,881	8.7	224,090	16.2	1,299,424	16.6
エッチング装置	747,361	52.4	762,012	55.2	3,957,103	50.5
洗浄装置	207,043	14.5	109,931	8.0	833,607	10.6
部品・メンテナンス	349,265	24.5	284,197	20.6	1,740,456	22.2
合計	1,427,552	100.0	1,380,230	100.0	7,830,591	100.0

(注) 主な輸出地域、輸出販売高及び割合は次のとおりであります。

(単位：千円)

区 分 (地域別)	前第1四半期累計期間 (自 2022年8月1日 至 2022年10月31日)		当第1四半期累計期間 (自 2023年8月1日 至 2023年10月31日)		前事業年度 (自 2022年8月1日 至 2023年7月31日)	
	金 額	構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	金 額	構成比 (%)
アジア	551,835	87.6	255,899	60.0	2,103,530	78.3
北米	24,438	3.9	168,175	39.4	445,802	16.6
欧州	53,966	8.6	2,526	0.6	64,449	2.4
その他	—	—	—	—	71,347	2.7
輸出販売高合計	630,240 (44.1%)	100.0	426,601 (30.9%)	100.0	2,685,128 (34.3%)	100.0

(注) () 内は総販売実績に対する輸出販売高の割合です。